



2024年2月27日

各 位

株式会社A&Dホロンホールディングス
代表取締役執行役員社長 森島 泰信
(コード番号: 7745 東証プライム市場)
問合せ先 取締役上席執行役員 高橋 浩二
電話番号 048-593-1590

連結子会社による固定資産取得（新工場建設）に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ホロンによる新工場建設について決議いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 子会社の概要

- (1) 名 称 : 株式会社ホロン
- (2) 所 在 地 : 東京都立川市上砂町5丁目40番地の1
- (3) 代 表 者 : 張 皓
- (4) 事業内容 : 半導体回路の寸法測定装置および検査装置の開発、製造、販売、保守サービス
- (5) 資 本 金 : 1,764百万円 (2023年3月末現在)
- (6) 設立年月 : 1985年5月
- (7) 株 主 : A&Dホロンホールディングス 100%

2. 新工場建設の理由

株式会社ホロンは2021年7月に旧所沢本社の老朽化等を理由に現在の本社工場に移転しましたが、当社グループにおいて特に成長ドライバーと位置付けている半導体関連事業に関して製品への需要が引き続き堅調であり、近い将来において生産能力が不足すると見込まれるため、今後さらなる需要に対応し安定的な生産体制を確立するため、新工場を建設することを決定いたしました。

また、新工場建設により、本社工場内の開発スペースを拡充することで次世代装置等の新製品開発を促進し、さらなる事業拡大を図ってまいります。

3. 設備投資の概要

- (1) 名 称 : 株式会社ホロン 第二工場 (仮称)
- (2) 所 在 地 : 東京都立川市一番町四丁目55
- (3) 敷地面積 : 4,701㎡
- (4) 延べ面積 : 4,389㎡
- (5) 工場概要 : 鉄骨造/地上3階
- (6) 投資総額 : 37.7億円 (予定)

(7) 日程 : 土地引渡 2024年1月
着工予定 2024年10月
竣工予定 2025年12月

4. 今後の見通し

本件による2024年3月期連結業績への影響は軽微であります。今後、公表すべき事項が発生した段階で速やかにお知らせ致します。

以 上